

CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA, A.C.

TESIS DE MAESTRÍA

Espectroscopía de segundo armónico por reflexión en Silicio estresado

Autor:

Supervisor:

Lic. Oscar Rodolfo Dr. Ramón Carriles

Muñiz Sánchez

Jaimes

Versión Definitiva. Incluye cambios sugeridos por revisores.

20 de abril de 2017

«THE BEST STORY one can tell is often the story about one's personal experience and involvement. In my case, it is the story of surface nonlinear optics.»

Y. R. Shen

CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA, A.C.

Resumen

Maestría en Ciencias (Óptica)

Espectroscopía de segundo armónico por reflexión en Silicio estresado

por Lic. Oscar Rodolfo Muñiz Sánchez

En esta tesis se presenta el diseño y elaboración de un sistema óptico típico capaz de realizar espectroscopia de la generación de segundo armónico por reflexión considerando su anisotropía rotacional, en un amplio rango de longitudes de onda. Por medio de dicho sistema se obtuvo la respuesta de una muestra de Silicio estresado con orientación cristalina (001) y ángulo 'miscut' de 5 grados hacia (110) con longitudes de onda en el rango de 700-790 nm, en la combinación de polarización S_{in}- P_{out} a un ángulo de incidencia de 45 grados, se observó una resonancia típica del Silicio que confirma la funcionalidad del sistema óptico y la sugerencia de una dependencia por parte del estrés en las mediciones.

Agradecimientos

Gracias a mi asesor Dr. Ramón Jaimes Carriles por darme su confianza en este proyecto de investigación, un profundo respeto y admiración deja en mí la invaluable formación experimental que me ha transmitido. Al Centro de Investigación en Óptica por brindarme recursos suficiente para mi desarrollo profesional y a toda su comunidad que ha dejado una huella permanente en mí. A mis seres queridos por su apoyo y comprensión ...

Índice general

1.	Intro	oducció	ýn	1
2.	Mar	co Teói	rico	5
	2.1. Superficies de silicio			. 5
		2.1.1.	Superficie 'vicinal'	6
		2.1.2.	Superficie estresada	7
	2.2.	Optica	a no lineal	9
		2.2.1.	Polarización	10
		2.2.2.	Ecuaciones de Maxwell	14
		2.2.3.	Respuesta del medio	15
		2.2.4.	Generación de segundo armónico SHG	16
		2.2.5.	Anisotropia e isotropía rotacional en la polariza-	
			ción [14]	19
		2.2.6.	Generación de segundo armónico por reflexión .	20
		2.2.7.	Espectroscopia de segundo armónico por reflexión	
			(RSH)	22
3.	Exp	erimen	to	25
	3.1.	Muest	ra	25
	3.2.	Arreg	lo experimental	26
4.	Rest	ultados	·	33
5.	Con	clusior	1es	45

Α.	Estructura diamante 4	! 7
B.	Detección 4	19
	Modo compuerta 5	50
Bi	liografía	53

Х

Índice de figuras

2.1.	Estructura teraédrica formada por los orbitales híbridos	
	entre átomos de silicio,	6
2.2.	Celda unitaria que contiene 4 estructuras tetraédricas	7
2.3.	Arreglo de átomos en la orientación (001) del cristal de	
	silicio. La escala de grises indica la capa donde se localiza	
	el átomo en cuestión y a la constante de red [8] \ldots \ldots	8
2.4.	Geometría de dos planos que corresponden a dos caras	
	del cristal π y π' cuyos vectores normales forman un án-	
	gulo miscut α	9
2.5.	Imagen de la sección transversal de una capa de Si estre-	
	sado aproximadamente de 10 nm crecido sobre SiGe [10].	10
2.6.	Dos moléculas con distribución de carga ρ_j y ρ_i que gene-	
	ran un campo eléctrico en el punto P	11
2.7.	Volumen que contiene un conjunto de moléculas que ge-	
	neran campos eléctricos, que al ser promediados, pueden	
	asociarse a un solo campo para dicho volumen	12
2.8.	Plano de incidencia en (x, z) del sistema coordenado (x, y, z) .	
	Rotación de la muestra por un ángulo ϕ en torno al eje z .	19
2.9.	I^Ω_{sp} debido a la anisotropía rotacional de la generación de	
	segundo armónico por reflexión en un muestra de silicio	
	(100) con ángulo miscut de 5 grados orientado hacia (110)	
	reportadas en [15] a 765 nm con configuración s_{in} - p_{out} .	21

2.10	Espectroscopia de SHG de Silicio 100 con oxido nativo	
	(circulos abiertos), Si amorfo (círculos sólidos), resonan-	
	cias individuales (lineas segmentadas), superposición de	
	resonancias (linea sólida)2.10	23
2. 11	. Espectroscopía de una muestra de Silicio (001) con miscut	
	de 10 grados orientados hacia (110), las dos con sutrato de	
	dióxido de silicio. [18]	24
3.1.	Película delgada estresada de 10 nm con un miscut de 5	
	grados hacia (110) crecida $Si_{1-x}C_x$ (001) de 200 nm sobre	
	un sustrato de Si. A la izquierda la ilustración de la capa	
	sobre el sustrato a un ángulo de $\theta = 5$ grados y a la dere-	
	cha una imagena obtenida por un microscopio electrónico	
	de transmisión TEM [19]	26
3.2.	Arreglo experimental	27
3.3.	Ensayo hecho en el laboratorio para evaluar la operación	
	del sistema óptico con GaAs (100) y Si (100) en contraste	
	con los medidos en [20] y [5]	28
3.4.	Arreglo experimental	31
4.1.	I^Ω_{sp} debido a la anisotropía rotacional de la generación de	
	segundo armónico por reflexión de la muestra S a 700 nm	
	en la configuración s _{in} -p _{out}	34
4.2.	I^{Ω}_{sp} debido a la anisotropía rotacional de la generación de	
	segundo armónico por reflexión de la muestra S a 710 nm	
	en la configuración s _{in} -p _{out}	34
4.3.	I^{Ω}_{sp} debido a la anisotropía rotacional de la generación de	
	segundo armónico por reflexión de la muestra S a 720 nm	
	en la configuración s _{in} -p _{out}	35

4.4.	I^Ω_{sp} debido a la anisotropía rotacional de la generación de	
	segundo armónico por reflexión de la muestra S a 730 nm	
	en la configuración s _{in} -p _{out}	35
4.5.	I^Ω_{sp} debido a la anisotropía rotacional de la generación de	
	segundo armónico por reflexión de la muestra S a 740 nm	
	en la configuración s _{in} -p _{out}	36
4.6.	I^Ω_{sp} debido a la anisotropía rotacional de la generación de	
	segundo armónico por reflexión de la muestra S a 750 nm	
	en la configuración s _{in} -p _{out}	37
4.7.	I^Ω_{sp} debido a la anisotropía rotacional de la generación de	
	segundo armónico por reflexión de la muestra S a 760 nm	
	en la configuración s _{in} -p _{out}	37
4.8.	I^Ω_{sp} debido a la anisotropía rotacional de la generación de	
	segundo armónico por reflexión de la muestra S a 770 nm	
	en la configuración s _{in} -p _{out}	38
4.9.	I^Ω_{sp} debido a la anisotropía rotacional de la generación de	
	segundo armónico por reflexión de la muestra S a 780 nm	
	en la configuración s _{in} -p _{out}	38
4.10	. I^{Ω}_{sp} debido a la anisotropía rotacional de la generación de	
	segundo armónico por reflexión de la muestra S a 790 nm	
	en la configuración s _{in} -p _{out}	39
4.11	. Espectroscopía de segundo armónico por reflexión consi-	
	derando la anisotropía rotacional del SH de la muestra S	
	en la configuración s _{in} -p _{out}	40
4.12	. Coeficiente de Fourier a_0 estimado según (2.29) en fun-	
	ción de la longitud de onda incidente	40
4.13	. Coeficiente de Fourier a_1 estimado según (2.29) en fun-	
	ción de la longitud de onda incidente	41

4.14.	Coeficiente de Fourier a_2 estimado según (2.29) en fun-	
	ción de la longitud de onda incidente	41
4.15.	Coeficiente de Fourier a_3 estimado según (2.29) en fun-	
	ción de la longitud de onda incidente	42
4.16.	Coeficiente de Fourier a_4 estimado según (2.29) en fun-	
	ción de la longitud de onda incidente	42
4.17.	Resonancia obtenida por la espectroscopía de segundo ar-	
	mónico por reflexión, en la configuración s_{in} - p_{out}	43
4.18.	Espectroscopía de segundo armónico por reflexión consi-	
	derando la anisotropía rotacional del SH de la muestra S	
	en la configuración p _{in} -p _{out}	43
Λ 1	Sequencia de la colda unitaria cúbica del Silicio. La colda	
A.1.	se rete mere eleter en diferentes eriente sienes que in eleven	
	se rota para obtener diferentes orientaciones que incluyen	
	las direcciones critalográficas (001),(111),(110) con fondo	
	azul respectivamente	48
B.1.	Sección transversal de un tubo fotomultiplicador con for-	
	ma de jaula circular que ilustra las trayectorias de los elec-	
	trones. 0 fotocátodo. 1-9 Dínodos. 10 Ánodo	49
B.2.	circuito eléctrico para convertir la señal de corriente en	
	voltaje	50
B.3.	Etapas básicas del sistema de conteo: 1Fotones inciden-	
	tes. 2Transductor(señal de luz-señal eléctrica). 3 Discri-	
	minador de pulsos 4 Acondicinamiento de señal digital.	
	5Cuentas	51

- B.4. La primera señal vista de arriba hacia abajo es el disparador que está sincronizado con los pulsos del láser; la segunda es la compuerta que aparece sincronizada con el disparador con un cierto retraso; la tercera es la señal del PMT que puede o no coincidir con la compuerta; y la cuarta son las cuentas Sincronización de la compuerta y los pulsos generados por el PMT. La sinconización del contador de fotones con el láser permite minimizar el ruido 52
 B.5 La señal de la compuerta (señal azul) con la del fotomul-

Índice de cuadros

3.1.	Componentes del sistema óptico. La posición de los ele-	
	mentos están ilustrados en la figura 3.4	29
3.2.	Componentes del sistema óptico. La posición de los ele-	
	mentos están ilustrados en la figura 3.4	30

Capítulo 1

Introducción

El silicio es el segundo elemento mas abundante en la corteza terrestre después del oxígeno y en la tencología es casi omnipresente. La evolución de la informática y la electrónica ha tenido un gran impacto social, tecnológico y económico. Dicho progreso es consecuencia directa de las dimensiones de los transistores, los cuales conforman a la mayoría de los dispositvos electrónicos y cuya materia prima es el silicio. La visión que ha planteado la famosa ley de Moore de duplicar el número de componentes por circuito integrado [1] motiva a la industria de los microprocesadores a la miniaturización continua de los transistores. La investigación científica ha abierto diferentes lineas para mantener dicha tendencia. La posibilidad de que la *ley Moore* llegue a su fin por los límites físicos que implican las dimensiones a las que se está a punto de llegar motiva a los científicos a seguir lineas de investigación y encontrar soluciones. Una alternativa es aumentar la movilidad de portadores de carga del silicio y así mejorar la potencia de procesamiento de la información. Se ha encontrado que superficies de silicio estresado tienen mayor movilidad de portadores de carga en comparación a aquellas que no lo están [2]; asimismo, las propiedades ópticas no lineales del Si estresado se ven modificadas, abriendo la posibilidad de su uso en optoelectrónica. Por lo anterior es de suma importancia caracterizar dichas propiedades.

La Optica es la rama de la física que estudia las propiedades de la luz y su interacción con la materia. A mediados del siglo XIX James Clerk Maxwell formula la teoría clásica de la radiación electromagnética por medio de sus célebres ecuaciones y con las cuales explica la naturaleza eléctrica y magnética de la luz. Desde entonces la Óptica no había sido tan revolcionaria en el ámbito científico sino hasta la invención del láser. Dicho acontecimiento dio origen, entre muchos otros, al estudio de la Óptica no lineal. Por primera vez Franken en 1961 observó segundo armónico (SH), es decir el doblado de la frecuencia de la luz, en cristales de cuarzo utilizando un láser de rubí[3]. A partir de 1962 N. Bloembergen propone un formalismo teórico para la generación de segundo armónico (SHG) y otros fenómenos no lineales [4]. En 1983, contrario a lo que N. Bloembergen afirmaba, Heinz y Shen de la Universidad de California en Berkeley observaron una fuerte correlación entre el segundo armónico por reflexión (RSH) y el desplazamiento angular de una muestra de silicio alrededor de la normal a su superficie [5]. En 1986 Sipe de la Universidad de Toronto en Canada, desarrolló una teoría fenomenológica que explica la anisotropia rotacional de la generación de segundo armónico (RA-SHG) en medios centrosimétricos considerando su estructura cristalográfica en la superficie y bulto [6].

El proyecto de investigación sustentado en esta tesis, es la obtención de la repuesta óptica no lineal de superficies de silicio estresado, por medio de espectroscopia de segundo armónico por reflexión (RSH-S), considerando la RA-SHG; dicha técnica no es invasiva y puede usarse para examinar la naturaleza de la estructura cristalógráfica y electrónica de las superficies *in situ*, además de no requerir alto vacio para su ejecución. El RA-SHG puede complementar a otras técnicas cristalográficas como la Reflection High Energy Electron Diffraction (RHEED).

Capítulo 2

Marco Teórico

La espectroscopia de segundo armónico por reflexión está fundamentada en el campo de la interacción luz-materia. Diversas disciplinas estan inmersas como la óptica no lineal, la cristalografía, física de semiconductores, etc. Existen varios modelos, que explican los fenómenos que ocurren en torno al segundo armónico por reflexión.

En este capítulo se desarrollan en su mayoría conceptos semiclásicos básicos que permitan abordar el experimento realizado en la presente tesis.

2.1. Superficies de silicio

El silicio es un material semiconductor, sólido a temperatura ambiente, con una presencia de casi 28 por ciento en la corteza terrestre, se presenta de forma natural como dioxido de silicio y otros compuestos. Su estructura puede ser amorfa, policristalina o monocristalina; esta última con simetría Fd $\overline{3}$ m, para fines de este trabajo la centrosimetría (es la simetría que tiene un cristal por el hecho de poseer un centro de inversión) va a ser la principal característica. Su número atómico es 14 y tiene configuración electrónica [Ne] $3s^23p^2$ que puede pasar por medio de una combinación lineal de orbitales atómicos [7] a la configuración [Ne] $3s^13p^3$ esta última facilita la capacidad de formar enlaces covalentes con átomos vecinos y así dar lugar a una estructura tetraédrica como se observa en la Figura 2.1. Los átomos se enlazan de modo que forman unidades llamadas celdas unitarias como en la Figura 2.2, que al repetirse periodicamente por traslación dan lugar a la red cristalina.



FIGURA 2.1: Estructura teraédrica formada por los orbitales híbridos entre átomos de silicio,

2.1.1. Superficie 'vicinal'

Los cristales monocristalinos presentan orientaciones particulares como (001), (110) y (111) ilustrados en el apéndice A, siendo la orientación (001) ilustrada en la Figura 2.3 la más usada en electrónica. Cuando la orientacion del cristal se desvía desde una de las caras hacia otra en particular decimos que la superficie de la nueva orientación es una superficie *vicinal*, la cual genera anisotropía en el cristal contribuyendo sustancialmente en la generación de segundo armónico por reflexión RSH. La figura 2.4 ilustra la localización espacial de dos caras diferentes del



FIGURA 2.2: Celda unitaria que contiene 4 estructuras tetraédricas

cristal siendo π la principal y π' la vicinal, ambos con vectores normales **n** y **n**' respectivamente, el ángulo α entre los dos vectores normales es llamado *miscut*. Se ha observado que este tipo de orientaciones permiten anular defectos por *Dominio Anti-fase*¹ además de ventajas tecnológicas en el diseño de transistores heterobipolares útiles para dispositivos electrónicos ultrarrápidos [9].

2.1.2. Superficie estresada

Se dice que un cristal está libre de estrés si únicamente las fuerzas internas que actuan entre sus puntos son aquellas necesarias para darle forma en ausencia de fuerzas externas; en otras palabras, se dice que el cuerpo está libre de estrés si a nivel atómico existen solo fuerzas que mantienen a los átomos en una configuración dada. Por lo tanto un

¹El Dominio Anti-fase es una falla que se presenta en la estructuras cristalina debido a traslaciones de átomos que toman lugares que no corresponden a una red sin imperfecciones.



FIGURA 2.3: Arreglo de átomos en la orientación (001) del cristal de silicio. La escala de grises indica la capa donde se localiza el átomo en cuestión y a la constante de red [8]

cuerpo libre de estrés es un cuerpo en el cuál todos los átomos están ordenados en sus posiciones interatómicas de equilibrio. En teoría de elasticidad el término *cuerpo estresado* es reservado para el estado de un cuerpo en el cuál las fuerzas que actuan sobre él cambian la posición de equilibrio de sus átomos; el cuerpo ha sufrido una deformación. [8]

Una de las técnicas para mejorar la corriente eléctrica en los dispositivos CMOS (semiconductor complementario de óxido metálico) de pequeñas dimensiones es la utilización de silicio bajo estrés mecánico. La figura 2.5 muestra una película de silicio estresado sobre una heteroestructura de silicio como sustrato de un microscopio electrónico por transmisión (TEM) [10].

El estrés induce cambios en la estructura de bandas del silicio que a su vez determinan la masa efectiva m^* de sus portadores de carga [2]; la



FIGURA 2.4: Geometría de dos planos que corresponden a dos caras del cristal π y π' cuyos vectores normales forman un ángulo miscut α

movilidad μ depende de el tiempo de tránsito medio $\langle \tau \rangle$ y la carga del electrón *e* según la ecuación

$$\mu = \frac{e\langle \tau \rangle}{m^*} \tag{2.1}$$

El estrés es por lo tanto una variable física importante y atractiva para la fabricación de microprocesadores.

2.2. Optica no lineal

La fabricación de microprocesadores en la mayoría de las industrias requiere pruebas de calidad en sus procesos de producción; el silicio como materia prima y el monitoreo o formación de la estructura cristalina no debe ser la excepción. Una alternativa potencial a las técnicas ya empleadas para dicho fin, es sin duda el estudio de la anisotropía rotacional del segundo armónico, generado por el silicio, al incidir un pulso de luz muy intenso, esta respuesta por parte del material es propiamente estudiada por la óptica no lineal y da información sobre la estructura



FIGURA 2.5: Imagen de la sección transversal de una capa de Si estresado aproximadamente de 10 nm crecido sobre SiGe [10].

cristalina del silicio. La densidad de polarización es la propiedad física que permite observar dichos fenómenos ópticos no lineales.

2.2.1. Polarización

El campo eléctrico $\mathbf{E}_{j}(\mathbf{r})$ generado en un punto **r** por parte de una distribución de carga $\rho_{j}(\mathbf{r}')$ de una molécula *j* ilustrado en la figura 2.6 es

$$\mathbf{E}_{j}(\mathbf{r}) = -\nabla_{j} \left\{ \int \frac{\rho_{j}(\mathbf{r}') \, dV'}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_{j} - \mathbf{r}'\|} \right\}.$$
(2.2)



FIGURA 2.6: Dos moléculas con distribución de carga ρ_j y ρ_i que generan un campo eléctrico en el punto P

Por medio de la expansión multipolar es posible expresar la ecuación (2.2) como

$$\mathbf{E}_{j}(\mathbf{r}) \approx -\nabla \int \rho_{j}(\mathbf{r}') \left[\frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_{j}\|} + \mathbf{r}' \cdot \nabla_{j} \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_{j}\|} + \mathbf{r}'\mathbf{r}' : \nabla_{j}\nabla_{j} \frac{1}{2\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_{j}\|} \right]$$

$$\frac{dV'}{\approx -\nabla \left[\frac{q_{j}}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_{j}\|} + \mathbf{p}_{j} \cdot \nabla_{j} \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_{j}\|} + \mathbf{Q}_{j} : \nabla_{j}\nabla_{j} \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_{j}\|} \right]$$

$$\frac{dV'}{dV'}$$

$$(2.3)$$

donde

$$q_{j} = \int \rho_{j} (\mathbf{r}') dV',$$

$$\mathbf{p}_{j} = \int \rho_{j} (\mathbf{r}') \mathbf{r}' dV',$$

$$\vec{\mathbf{Q}}_{j} = \frac{1}{2} \int \rho_{j} (\mathbf{r}') \mathbf{r}' \mathbf{r}' dV',$$
(2.4)

son la carga total, el momento dipolar y el momento cuadrupolar de la molécula j respectivamente.

La distribución de momentos dipolares para todas las moléculas puede escribirse como

$$\rho \left(\mathbf{r} \right) = \sum_{j} q_{j} \delta \left(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{j} \right),$$

$$\boldsymbol{\pi} \left(\mathbf{r} \right) = \sum_{j} \mathbf{p}_{j} \delta \left(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{j} \right),$$

$$\boldsymbol{\vec{\theta}} \left(\mathbf{r} \right) = \sum_{j} \boldsymbol{\vec{Q}}_{j} \delta \left(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{j} \right),$$
(2.5)

donde π es llamada *densidad de polarización*. El campo eléctrico generado por todas las moléculas pude expresarse como $\mathbf{E} = \sum \mathbf{E}_j$ que resulta en

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) \approx -\nabla \int \left[\frac{\rho(\mathbf{r}'')}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}''\|} + \pi(\mathbf{r}'') \cdot \nabla'' \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}''\|} + \overset{\leftrightarrow}{\boldsymbol{\theta}}(\mathbf{r}'') : \nabla'' \nabla'' \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}''\|} \right] dV''$$
(2.6)

El campo eléctrico promedio de un conjunto de moléculas se asocia al volumen que las contiene como se muestra en la figura 2.7, calculando el promedio respecto al volumen de la ecuación (2.6)



FIGURA 2.7: Volumen que contiene un conjunto de moléculas que generan campos eléctricos, que al ser promediados, pueden asociarse a un solo campo para dicho volumen.

$$\langle \mathbf{E} \left(\mathbf{r} \right) \rangle \approx \frac{1}{\Delta V'} \int \mathbf{E} \left(\mathbf{r} + \mathbf{r}' \right) dV', \\ \approx -\nabla \int \left[\frac{\rho \left(\mathbf{r}' \right)}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} + \mathscr{P} \left(\mathbf{r}' \right) \cdot \nabla' \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} + \overset{\leftrightarrow}{\mathbf{\Theta}} \left(\mathbf{r}' \right) : \nabla' \nabla' \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} \right] \\ dV'$$

$$(2.7)$$

donde

,

$$\mathscr{P}(\mathbf{r}') = N(\mathbf{r}') \langle \mathbf{p}(\mathbf{r}') \rangle$$
, (Densidad de polarización dipolar)

$$\vec{\Theta}(\mathbf{r}') = N(\mathbf{r}') \langle \vec{\mathbf{Q}}(\mathbf{r}') \rangle$$
, (Densidad de polarización cuadrupolar),
(2.8)

 $N(\mathbf{r}')$ es el número de moléculas por unidad de volumen y $\langle \mathbf{p}(\mathbf{r}') \rangle$, $\langle \mathbf{\hat{Q}}(\mathbf{r}') \rangle$ son los momentos dipolar y cuadrupolar promedio por molécula respectivamente.

Si aplicamos la divergencia a la ecuación (2.7) y usamos la relación

$$\nabla^2 \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} = -4\pi\delta\left(\mathbf{r} - \mathbf{r}'\right)$$
(2.9)

obtenemos

$$\nabla \cdot \mathbf{E} (\mathbf{r}) = \rho (\mathbf{r}) - \nabla \cdot \left(\boldsymbol{\mathscr{P}} - \nabla \cdot \vec{\Theta} \right),$$

$$\rho (\mathbf{r}) = \nabla \cdot \left[\epsilon_0 \mathbf{E} + \boldsymbol{\mathscr{P}} - \nabla \cdot \vec{\Theta} \right]$$
(2.10)

donde hemos renombrado la variable $\langle \mathbf{E}(\mathbf{r}) \rangle$ por $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ asumiendo que el desarrollo ya está en un contexto macroscópico.

El momento dipolar de un dipolo eléctrico al estar inmerso en un campo eléctrico externo tiende a tener la dirección de dicho campo; en general la densidad de polarizacion P definida como

$$\mathbf{P} = \mathscr{P} - \nabla \cdot \mathbf{\Theta} \tag{2.11}$$

depende del campo eléctrico E

2.2.2. Ecuaciones de Maxwell

Una forma en la que la materia puede estar sometida a un campo eléctrico externo es por medio de la interacción luz-materia. Las ecuaciones de Maxwell en (2.12) unifican la electricidad y el magnetismo y dan lugar a una ecuación de onda que explica la naturaleza electromagnética de la luz.

$$\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mathbf{J}_{f} = \nabla \times \mathbf{H}, \qquad \text{(Ley de Ampere)}$$

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\nabla \times \mathbf{E}, \qquad \text{(Ley de Faraday)}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \qquad \text{(Ley de Gauss para el campo magnético)}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{f}. \qquad \text{(Ley de Gauss para el campo eléctrico)}$$

$$(2.12)$$

Las cantidades vectoriales H, D y B son los campos magnético, corriente de desplazamiento, e inducción magnética respectivamente; la densidad de carga y de corriente, ρ_f , J_f , respectivamente, pueden verse como las fuentes de estos campos. Para cada material los campos interaccionan de manera diferente según las ecuaciones constitutivas (2.13) que le correspondan

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} + \mathbf{P},$$

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} + \mathbf{M},$$
(2.13)

donde M es la magnetización del material. Cuando los campos electromagnéticos están presentes en la zona donde hay cambio de medio las ecuaciones (2.12) llevan a las condiciones de frontera (2.14)

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E_1} - \mathbf{E_2}) = 0,$$

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D_1} - \mathbf{D_1}) = \sigma,$$

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{H_1} - \mathbf{H_2}) = \mathbf{J_s},$$

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{B_1} - \mathbf{B_2}) = 0,$$
(2.14)

donde $\hat{\mathbf{n}}$ es el vector normal a la superficie, σ y J la densidad de carga y de corriente superficial respectivamente [11]. Combinando (2.12) y (2.13) se obtiene (2.15) y en un medio sin efectos magnéticos, corrientes libres y densidad de carga nula, es decir, si M, J_f, ρ_f son cero, entonces (2.15) se escribe como la ecuación (2.16)

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} - \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = -\mu_0 \frac{\partial^2 \mathbf{P}}{\partial t^2} + \frac{\partial}{\partial t} \left(\mu_0 \mathbf{J}_f + \nabla \times \mathbf{M} \right)$$
(2.15)

$$\nabla^{2}\mathbf{E} - \epsilon_{0}\mu_{0}\frac{\partial^{2}\mathbf{E}}{\partial t^{2}} = -\mu_{0}\frac{\partial^{2}\mathbf{P}}{\partial t^{2}}.$$
(2.16)

La ecuación (2.16) es una ecuación diferencial parcial de segundo orden no homogénea llamada ecuación de onda, cuya linealidad dependerá de la densidad de polarización.

2.2.3. Respuesta del medio

La densidad de polarización en presencia de campos eléctricos de gran magnitud contiene términos no lineales de diferentes órdenes que pueden expresarse como un desarrollo en serie

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}^{(1)} + \mathbf{P}^{(2)} + \mathbf{P}^{(3)} + \cdots$$

= $\mathbf{P}^{(1)} + \mathbf{P}^{(NL)}$. (2.17)

La componente *i* de orden *n* de la densidad de polarización en (2.17) puede escribirse como

$$P_{i}^{(n)}(\mathbf{r},t) \propto \int_{-\infty}^{\infty} G_{ij_{1}...j_{n}}^{(n)}(\mathbf{r}_{1},t_{1};...;\mathbf{r}_{n},t_{n};\mathbf{r},t)E_{j_{1}}(\mathbf{r}_{1},t_{1})...$$

$$\times E_{j_{n}}(\mathbf{r}_{n},t_{2})d\mathbf{r}_{1}dt_{1}...d\mathbf{r}_{n}dt_{n},$$
(2.18)

 $G_{ij_1...j_n}^{(n)}$ es la *respuesta* del medio cuando *n* ondas monocromáticas interactuan con él. La densidad de polarización en un punto dado (**r**, *t*) depende de los alrededores y la historia del medio; para el caso particular donde $\mathbf{k} = \mathbf{k}_1 + ... + \mathbf{k}_n, \omega = \omega_1 + ... + \omega_n$, la transformada de Fourier en ambos lados de la ecuación (2.18) resulta en

$$P_{i}^{(n)}(\mathbf{k},\omega) = \chi_{ij_{1}...j_{n}}^{(n)}(\mathbf{k} = \mathbf{k}_{1} + ... + \mathbf{k}_{n}, \omega = \omega_{1} + ... + \omega_{n})E_{j_{1}}(\mathbf{k}_{1},\omega_{1})...E_{j_{n}}(\mathbf{k}_{n},\omega_{n})$$
(2.19)

 $\chi^{(n)}_{ij_1...j_n}$ es llamado tensor de susceptibilidad. [12]

2.2.4. Generación de segundo armónico SHG

Combinando las ecuaciones (2.16) y (2.17) llegamos a

$$\nabla^{2}\mathbf{E} - \epsilon_{0}\mu_{0}\epsilon\frac{\partial^{2}\mathbf{E}}{\partial t^{2}} = -\mu_{0}\frac{\partial^{2}\mathbf{P}^{NL}}{\partial t^{2}}.$$
(2.20)

La densidad de polarización no lineal **P**^{NL} en (2.20) puede verse como un tipo de fuente de radiación generada por el propio medio a causa de la radiación incidente **E**. Fue la aparición del láser la clave para comenzar a ver fenómenos no lineales. La primera observación de un fenómeno no lineal fue reportado por Franken, al hacer incidir un haz láser de 694.2 nm sobre un cristal de cuarzo, midiendo la longitud de la luz y de la onda generada a 347.1 nm.

Una solución de la ecuación (2.20) considerando el término de segundo orden según la ecuación (2.19), puede obtenerse por medio de la teoría de mezclado de tres ondas monocromáticas con frecuencias ω_1, ω_2 y ω_3 . Un caso particular donde el medio no es centrosimétrico, $\omega_3 = \omega_1 + \omega_2$ y $\omega_2 = \omega_1 = \omega$, lleva a un conjunto de ecuaciones acopladas que implican: la generación de ondas con el doble de la frecuencia de las ondas incidentes y la relación de proporcionalidad

$$I^{(\Omega)} \propto (I^{(\omega)})^2 \tag{2.21}$$

donde $I^{(\Omega)}$ y $I^{(\omega)}$ son las intensidades de la onda generada e incidente respectivamente. Este fenomeno es llamado propiamente generación de segundo armónico (SHG).

Sin embargo la generación de segundo armónico no se da en cualquier medio no lineal, dicho medio no debe poseer *simetria de inversión*, la restricción hace que solo 21 de las 32 clases de cristales den lugar a la generación de segundo harmónico. La inversión puede expresarse como un operador que actua sobre un tensor o vector que representan alguna propiedad física del material.

Por ejemplo si el material tiene una simetria **Q** entonces se cumple para el tensor de susceptibilidad, del término dipolar, que $\chi_{ijk} = Q_{li}Q_{mj}Q_{nk}\chi_{lmn}$; si la simetria es de inversión entonces

$$\chi_{ijk} = (-\delta_{li})(-\delta_{mj})(-\delta_{nk})\chi_{ijk}$$

$$\chi_{ijk} = -\chi_{lmn}$$

$$\chi_{ijk} = 0.$$
(2.22)

Por lo tanto la susceptibilidad de segundo orden en cristales centrosimétricos es nula y no es posible generar segundo armónico por parte del término dipolar.

Las componentes de la densidad de polarización de orden dos según la ecuación (2.11), tomando en cuenta un material centrosimétrico implica

$$P_{i}^{(2)} = \mathscr{P}_{i}^{(2)} - \frac{\partial}{\partial x_{j}} \Theta_{ij}^{(2)}$$

$$= \mathscr{P}_{i}^{(2)} + \xi_{ijkl} \frac{\partial}{\partial x_{j}} E_{k} E_{l}$$

$$= \chi_{ijkl} E_{j} \frac{\partial}{\partial x_{k}} E_{l}$$
(2.23)

donde $\mathscr{P}_i^{(2)} = \chi_{ijk} E_j E_k$ según (2.19), y de manera análoga el término de la parte cuadrupolar $\Theta_{ij} = -\xi_{ijkl} E_k E_l$.

Las simetrías que corresponden a cristales de clase *m*3*m* permiten la reducción de los elementos del tensor de susceptibilidad de tal manera que la contribución cuadrupolar puede expresarse como [13]

$$P_{i}^{(2)} = \chi_{ijkl} E_{j} \frac{\partial}{\partial x_{k}} E_{l}$$

= $(\delta - \beta - 2\gamma) (E_{i} \frac{\partial}{\partial x_{i}} + E_{j} \frac{\partial}{\partial x_{j}}) E_{i} + \beta E_{i} (\frac{\partial}{\partial x_{i}} E_{i} + \frac{\partial}{\partial x_{j}} E_{j})$ (2.24)
+ $\gamma \frac{\partial}{\partial x_{i}} (\|\mathbf{E}\|^{2}) + \zeta E_{i} \frac{\partial}{\partial x_{i}} E_{i}.$


FIGURA 2.8: Plano de incidencia en (x, z) del sistema coordenado (x, y, z). Rotación de la muestra por un ángulo ϕ en torno al eje z.

2.2.5. Anisotropia e isotropía rotacional en la polarización [14]

H. W. K. Tom, T. F. Heinz, y Y. R. Shen, todos ellos de la Universidad de California en Berkeley, demostraron que la generación de segundo armónico dependia en gran medida de la estructura del cristal y de la rotación de la muestra alrededor del vector normal a la superficie; o dicho de otra forma, a las caras del cristal y al ángulo que gira uno de los ejes cristalográficos respecto a uno de los ejes del sistema del laboratorio. La geometría del plano de incidencia y la rotación de la muestra se aprecia en la figura 2.8 donde $\mathbf{E}^{\omega} = \mathbf{E}_{s}^{\omega} + \mathbf{E}_{p}^{\omega}$ es la onda plana monocromática incidente a la muestra con vector de onda \mathbf{k}^{ω} , y $\mathbf{E}^{2\omega} = \mathbf{E}_{s}^{2\omega} + \mathbf{E}_{p}^{2\omega}$ la onda monocromática de segundo armónico generada por el medio con vector de onda $\mathbf{k}^{2\omega}$, *s* y *p* son polarizaciones paralelo y perpendicular al plano de incedencia respectivamente. Si se considera una onda plana y un medio homogeneo libre de cargas, entonces los dos primeros términos de la ecuación (2.24) se hacen cero, siendo el tercero y cuarto término partes isotrópica y anisotrópica respectivamente. La parte anisotrópica pude escribirse como

$$P_i^{(2)_{ani}} = \Gamma_{ijkl}^{ani} E_j \frac{\partial}{\partial x_k} E_l$$
(2.25)

donde $\Gamma_{ijkl}^{ani} = \delta_{ijkl}\zeta$. Si realizamos un cambio al sistema de coordenadas (s, κ, z) , entonces, la parte anisotrópica de la densidad de polarización en el nuevo sistema según la geometría de la figura 2.8 es

$$P_{\alpha}^{\prime(2)_{ani}} = i\zeta M_{\alpha\beta\eta}^{ani} E_{\beta}^{\prime} E_{\eta}^{\prime}$$
(2.26)

donde $M_{\alpha\beta\eta}^{ani}$ es simplemente un nuevo tensor en el nuevo sistema coordenado que resulta de la transformación de coordenadas y simplificación de (2.26). Mientras que la parte isotrópica de la ecuación (2.24) es invariante ante trasformación de coordenadas.

$$P_i^{(2)_{iso}} = \gamma \frac{\partial}{\partial x_i} (\|\mathbf{E}\|^2)$$
(2.27)

2.2.6. Generación de segundo armónico por reflexión

A diferencia del bulto la centrosimetria en la superficie no existe debido al cambio de medio. La contribución de términos multipolares podrían estar con mayor presencia debido a que la componente normal del campo eléctrico sufre una discontinuidad y el gradiente incrementaría. Puede establecerse una densidad de polarización efectiva de superficie



FIGURA 2.9: I_{sp}^{Ω} debido a la anisotropía rotacional de la generación de segundo armónico por reflexión en un muestra de silicio (100) con ángulo miscut de 5 grados orientado hacia (110) reportadas en [15] a 765 nm con configuración s_{in}-p_{out}.

por medio de la ecuación

$$P_i^{(2)sup} = \Delta_{ijk} E_j E_k \delta(z - z_0) \tag{2.28}$$

donde z_0 es el plano que localiza a la superficie de la muestra

y Δ_{ijk} es un tensor con cierta simetría según la superficie.

La SHG por superficie es obtenido de manera análoga al bulto, es decir, se asocia una respuesta similar a la parte dipolar del bulto [16],[6]. Finalmente la intensidad total por parte del bulto y la superficie se pueden modelar por medio de las siguientes ecuaciones [14]

$$I_{h,p}^{\Omega} \propto \left[\sum_{n=0}^{4} a_n \cos(n\phi) \|\mathbf{E}^{\omega}\|^2\right]^2$$

$$I_{h,s}^{\Omega} \propto \left[\sum_{n=0}^{4} a_n \sin(n\phi) \|\mathbf{E}^{\omega}\|^2\right]^2$$
(2.29)

Donde $I_{h,p}^{\Omega}$ es la intensidad de segundo armónico por reflexión en la configuración s_{in}-p_{out} o p_{in}-p_{out} y $I_{h,s}$ como s_{in}-s_{out} o p_{in}-s_{out}; está expresión ya considera las contribuciones de la densidad de polarización por parte del bulto y la superficie. Un ejemplo es el de la figura 2.9 que muestra la $I_{s,p}^{\Omega}$ de la generación de segundo armónico por reflexión en la configuración s_{in}-p_{out} para una muestra de silicio en (100) con un ángulo miscut de 5 grados hacia (110).

2.2.7. Espectroscopia de segundo armónico por reflexión (RSH)

Una de las técnicas que nos proporciona información sobre la interacción entre materia y energía es la *espectroscopía*. Hay diversas maneras en las que la materia y la energía interactuan, por ejemplo: absorción, emisión, esparcimiento inelástico, RSH, etc. La espectroscopía de RSH ha sido posible principalmente por el uso de láseres pulsados ultracortos y amplificadores ópticos paramétricos (OPA). La forma del espectro permite conocer parte de la estructura electrónica de la materia por medio del análisis de resonancias. Las resonancias en SH aparacen cuando la señal fundamental o el SH se aproximan a alguna frecuencia de resonancia del medio; el espectro puede expresarse como una superposición de resonancias conforme a la ecuación

$$I(2\omega) \propto \sum_{n=1}^{3} \frac{f_k e^{i\phi_n}}{2\omega - \omega_n + i\Gamma}$$
(2.30)

tal como lo muestra la figura 2.10 [17]

Las ecuaciones (2.30) y (2.29) pueden modelar la espectroscopía de segundo armónico por reflexión.



FIGURA 2.10: Espectroscopia de SHG de Silicio 100 con oxido nativo (circulos abiertos), Si amorfo (círculos sólidos), resonancias individuales (lineas segmentadas), superposición de resonancias (linea sólida)2.10

Una simulación de espectroscopía de segundo armónico por reflexión en una superficie vicinal de Si-SiO₂ a ángulos miscut de diferentes valores hacia (110), fueron comparados con resultados experimentales tal como se muestra en la figura 2.11 [18].

Los resultados de la figura 2.11 serán usados de referencia en los resultados de la Tesis.



FIGURA 2.11: Espectroscopía de una muestra de Silicio (001) con miscut de 10 grados orientados hacia (110), las dos con sutrato de dióxido de silicio. [18]

Capítulo 3

Experimento

3.1. Muestra

Tratando de mejorar el crecimiento de una muestra de silicio en la cuál se espera una masa efectiva de huecos baja, se han hecho investigaciones en el crecimiento de heteroestructuras de Si Si_{1-x} C_x Si(100) por la técnica Molecular beam epitaxy. Se ha observado que la correcta formación de la red cristalina deformada por el estrés depende fuertemente de la temperatura del substrato; el monitoreo de la formación de la heteroestructura es relevante siendo la técnica de RA-SHG una opción preferible a las ya utilizadas como la Reflection high-energy electron diffraction RHEED puesto que esta última utiliza bombardeo de electrones que dañan la muestra. Una muestra sin estrés de Si Si_{1-x} C_x (x = 0,018) fue crecida sobre un substrato de Si(001) con tasas de flujo de disilano (Si₂H₆) y trimetilsilano (C₃H₁₀Si) a 3.5 y 1.0 centímetros cúbicos por minuto, respectivamente. La temperatura del substrato fue constante a 550 grados centigrados hasta completar el crecimiento del Si $Si_{1-x} C_x$ (x = 0,018) con una película de silicio estresado a un ángulo miscut de 5 grados hacia (110), la representación de la muestra puede verse en la imagen tomada por TEM que se muestra en la figura 3.1 [19]



FIGURA 3.1: Película delgada estresada de 10 nm con un miscut de 5 grados hacia (110) crecida $Si_{1-x}C_x$ (001) de 200 nm sobre un sustrato de Si. A la izquierda la ilustración de la capa sobre el sustrato a un ángulo de $\theta = 5$ grados y a la derecha una imagena obtenida por un microscopio electrónico de transmisión TEM [19].

3.2. Arreglo experimental

El experimento realizado se puede apreciar en el esquema de la figura 3.2. Una fuente láser de zafiro dopado con titanio (L) genera pulsos ultracortos de 50 fs a 800 nm con polarización p que viajan hacia un amplificador óptico paramétrico (**AP**) que sintoniza la longitud de onda.

Sintonizado el haz fundamental, este pasa por un divisor de haz (BS), dirigiendose uno de ellos hacia un cristal de cuarzo (MR) y otro hacia la muestra (S). El primero de los dos haces divididos se dirige al cuarzo, es filtrado por (R2) y enfocado por la lente (L2) hacia el cristal (MR), el cristal genera SHG detectado por el fotomultiplicador (P2) previamente filtrado por un filtro (B2), esta señal sirve como referencia para descartar las posibles variaciones de la fuente debido a fluctuaciones



FIGURA 3.2: Arreglo experimental

(normalización). El segundo haz que se dirige hacia la muestra (**S**) puede tener cualquier polarización debido a la presencia de una placa de media onda (**PM**), la cual selecciona la polarización s o p en particular. El haz es previamente filtrado por un filtro (**R1**) que quita señales de SH posiblemente generadas en algún elemento óptico anterior y es enfocado hacia la muestra (**S**) por una lente (**L1**) incrementando la intensidad de la señal fundamental.

La muestra (**S**) gira por medio de una montura rotacional en torno al vector normal a su superficie y asi obtener RSH debido a la anisotropía rotacional de la polarización, el segundo armónico generado se selecciona en la dirección de polarización **p** o s por medio de un analizador (**A**). Por medio de un filtro (**B1**) se quita la mayor parte del haz fundamental y se introduce el SH por medio de una lente (**L3**) a un monocromador (**M**) que separa el SH de la señal remanente del haz fundamenal. La señal de SH, es detectada por un fotomultiplicador (**P1**). Los fotomultiplicadores estan conectados a un contador de fotones (**SR**) puesto en modo de compuerta explicado en el apéndice **B** cuyas cuentas son adquiridas por medio de un software que graba la información de la posición angular de la montura rotacional y el número de cuentas correspondiente. Los elementos ópticos son mencionado en detalle en las tablas 3.1 y 3.2.

Se procedió a hacer un par de ensayos con Si (100) y GaAs (100) para reproducir resultados similares a los de la literatura, estos datos son mostrados en la figura (3.2); se puede valorar al sistema óptico como funcional





Componente	Ubicación	Características
L		Sistema amplificador Tita- nio:Safiro • Energía del pulso = 3.2 mJ a 800 nm • Ancho del pulso = 50 fs • tasa de repetición 1 kHz
AP	Remark Control of Cont	(OPA) Amplificador óptico paramétrico • Sintonización en el rango (250-2600) nm
M		Monocromador • Longitudes de onda 200-1350 nm • 1200 lineas/mm
P1,P2		Fotomultiplicador Respuesta espectral 185-760 nm Sensitividad 12 × 10 ⁵
PM		Placa de media onda • 690-1200 nm

CUADRO 3.1: Componentes del sistema óptico. La posición de los elementos están ilustrados en la figura 3.4



CUADRO 3.2: Componentes del sistema óptico. La posición de los elementos están ilustrados en la figura 3.4



FIGURA 3.4: Arreglo experimental

Capítulo 4

Resultados

Las figuras de 4.1-4.10 corresponden a la intensidad de segundo armónico debido a su anisotropía rotacional para longitudes de onda 700 nm a 790 nm; la espectroscopía en la configuración s_{in} - p_{out} se muestra en la figura 4.11.

La anisotropía rotacional de la generación de segundo armónico es consistente en cierto grado con los artículos citados más no iguales. Al no haberse encontrado espectroscopía o datos específicos de la muestra *S* podemos mencionar algunas cosas notables si comparamos con las figuras 2.9 y 2.11: los tres máximos y tres mínimos de la intensidad debido a ARSHG se conservan en los casos de 700nm hasta 750nm; el ajuste sugiere puntos de inflexión en lugar de mínimos conforme la longitud aumenta desde 760 nm hasta 790 nm.

La figura (4.1) muestra las mediciones de la intensidad de segundo armónico I_{sp}^{Ω} debido a la anisotropía rotacional de la generación de segundo armónico por reflexión de la muestra *S* a 700 nm en la configuración s_{in}-p_{out}

La figura (4.2) muestra las mediciones de la intensidad de segundo armónico I_{sp}^{Ω} debido a la anisotropía rotacional de la generación de



FIGURA 4.1: I_{sp}^{Ω} debido a la anisotropía rotacional de la generación de segundo armónico por reflexión de la muestra S a 700 nm en la configuración s_{in}-p_{out}



FIGURA 4.2: I_{sp}^{Ω} debido a la anisotropía rotacional de la generación de segundo armónico por reflexión de la muestra S a 710 nm en la configuración s_{in}-p_{out}



segundo armónico por reflexión de la muestra *S* a 710 nm en la configuración s_{in}-p_{out}

FIGURA 4.3: I_{sp}^{Ω} debido a la anisotropía rotacional de la generación de segundo armónico por reflexión de la muestra S a 720 nm en la configuración s_{in}-p_{out}

La figura (4.3) muestra las mediciones de la intensidad de segundo armónico I_{sp}^{Ω} debido a la anisotropía rotacional de la generación de segundo armónico por reflexión de la muestra *S* a 720 nm en la configuración s_{in}-p_{out}



FIGURA 4.4: I_{sp}^{M} debido a la anisotropía rotacional de la generación de segundo armónico por reflexión de la muestra *S* a 730 nm en la configuración s_{in}-p_{out}

La figura (4.4) muestra las mediciones de la intensidad de segundo armónico I_{sp}^{Ω} debido a la anisotropía rotacional de la generación de segundo armónico por reflexión de la muestra *S* a 730 nm en la configuración s_{in}-p_{out}



FIGURA 4.5: I_{sp}^{sc} debido a la anisotropia rotacional de la generación de segundo armónico por reflexión de la muestra *S* a 740 nm en la configuración s_{in}-p_{out}

La figura (4.5) muestra las mediciones de la intensidad de segundo armónico I_{sp}^{Ω} debido a la anisotropía rotacional de la generación de segundo armónico por reflexión de la muestra *S* a 740 nm en la configuración s_{in}-p_{out}

La figura (4.6) muestra las mediciones de la intensidad de segundo armónico I_{sp}^{Ω} debido a la anisotropía rotacional de la generación de segundo armónico por reflexión de la muestra *S* a 750 nm en la configuración s_{in}-p_{out}

La figura (4.7) muestra las mediciones de la intensidad de segundo armónico I_{sp}^{Ω} debido a la anisotropía rotacional de la generación de segundo armónico por reflexión de la muestra *S* a 760 nm en la configuración s_{in}-p_{out}



FIGURA 4.6: I_{sp}^{Ω} debido a la anisotropía rotacional de la generación de segundo armónico por reflexión de la muestra S a 750 nm en la configuración s_{in}-p_{out}



FIGURA 4.7: I_{sp}^{Ω} debido a la anisotropía rotacional de la generación de segundo armónico por reflexión de la muestra S a 760 nm en la configuración s_{in}-p_{out}



La figura (4.8) muestra las mediciones de la intensidad de segundo armónico I_{sp}^{Ω} debido a la anisotropía rotacional de la generación de segundo armónico por reflexión de la muestra *S* a 770 nm en la configuración s_{in}-p_{out}





La figura (4.9) muestra las mediciones de la intensidad de segundo armónico I_{sp}^{Ω} debido a la anisotropía rotacional de la generación de



segundo armónico por reflexión de la muestra *S* a 780 nm en la configuración s_{in}-p_{out}

FIGURA 4.10: I_{sp}^{Ω} debido a la anisotropía rotacional de la generación de segundo armónico por reflexión de la muestra *S* a 790 nm en la configuración s_{in}-p_{out}

La figura (4.10) muestra las mediciones de la intensidad de segundo armónico I_{sp}^{Ω} debido a la anisotropía rotacional de la generación de segundo armónico por reflexión de la muestra *S* a 790 nm en la configuración s_{in}-p_{out}

La espectroscopía de segundo armónico por reflexión considerando la anisotropía rotacional del SH de la muestra *S* en la configuración s_{in} p_{out} se muestra en la figura 4.11

Las figuras de 4.12-4.16 corresponden a los 5 coeficientes de fourier de la ecuación (2.29) en función de la longitud de onda

En la figura 4.17 se encuentra el ajuste según la ecuación (2.30), estimando así un valor de resonancia de 3.314 eV.

Se reporta también por medio de la figura 4.18 la espectroscopía de segundo armónico por reflexión considerando la anisotropía rotacional del SH de la muestra *S* en la configuración p_{in} - p_{out} , que no fue analizada por la gran presencia de ruido



FIGURA 4.11: Espectroscopía de segundo armónico por reflexión considerando la anisotropía rotacional del SH de la muestra S en la configuración s_{in} - p_{out}



FIGURA 4.12: Coeficiente de Fourier a_0 estimado según (2.29) en función de la longitud de onda incidente



FIGURA 4.13: Coeficiente de Fourier a_1 estimado según (2.29) en función de la longitud de onda incidente



FIGURA 4.14: Coeficiente de Fourier a_2 estimado según (2.29) en función de la longitud de onda incidente



FIGURA 4.15: Coeficiente de Fourier a_3 estimado según (2.29) en función de la longitud de onda incidente



FIGURA 4.16: Coeficiente de Fourier a_4 estimado según (2.29) en función de la longitud de onda incidente



FIGURA 4.17: Resonancia obtenida por la espectroscopía de segundo armónico por reflexión, en la configuración s_{in} - p_{out}



FIGURA 4.18: Espectroscopía de segundo armónico por reflexión considerando la anisotropía rotacional del SH de la muestra S en la configuración p_{in} - p_{out}

Capítulo 5

Conclusiones

El sistema óptico es operativo y funcional para realizar espectroscopía de segundo armónico por reflexión puesto que los resultados son congruentes con los reportados en la literatura citada para la configuración s_{in} - p_{out} . El ajuste de la espectroscopía propone una frecuencia de resonancia de 3.314 eV en un intervalo de (3.296, 3.331) cual es cercano y menor al reportado en [17] posiblemente debido al estrés. Las espectroscopías de segundo armónico para las demás configuraciones p_{in} - p_{out} , p_{in} - s_{out} , s_{in} - s_{out} pueden ser obtenidas con la continua optimización del sistema óptico. Los valores del coeficiente a_0 son mayores al de los demás coeficientes por venir del bulto [21].

Se cuenta con una muestra identica pero sin la capa de silicio estresada; la espectroscopia de segundo armónico por reflexión para dicha muestra y su contraste con la espectroscopia realizada en este trabajo de tesis queda como trabajo a futuro.

Apéndice A

Estructura diamante

La generación de segundo armónico por reflexión en las superficies de Silicio depende de la orientación con la que se presenta el cristal; En este apéndice se encuentran una secuencia de 48 imágenes que muestran de izquierda a derecha y de arriba a abajo, la rotación de una celda unitaria de silicio vista en la figura 2.2 [22].



FIGURA A.1: Secuencia de la celda unitaria cúbica del Silicio. La celda se rota para obtener diferentes orientaciones que incluyen las direcciones critalográficas (001),(111),(110) con fondo azul respectivamente

Apéndice B

Detección

Un tubo fotomultiplicador PMT transduce señales ópticas de intensidades bajas de unos cuantos fotones en señales eléctricas, el PMT es un tubo al vacio conformado por una ventana donde entra la luz, un fotocátodo, varios dínodos y un ánodo. Los fotones al entrar por la ventana excitan electrones del fotocátodo por *efecto fotoeléctrico*, los electrones al ser acelerados son dirigidos al primer dínodo para generar mas electrónes por *emisión secundaria*, este último proceso se repite un número de veces igual al número de dínodos restantes hasta llegar finalmente al ánodo, el ánodo colecta los electrones y da lugar a una corriente eléctrica **B.1**.



FIGURA B.1: Sección transversal de un tubo fotomultiplicador con forma de jaula circular que ilustra las trayectorias de los electrones. 0.- fotocátodo. 1-9.- Dínodos. 10.-Ánodo

La operación del PMT corresponde al de una fuente de corriente eléctrica que puede ser modelada de la forma $i(t) = b_1 Q e^{-b_1 t}$, el PMT es acoplado a un *circuito RC* en paralelo que convierte el pulso de corriente en un pulso de voltaje B.2, resolviendo las ecuaciones diferenciales correspondientes al circuito, el voltaje es

$$V(t) = \frac{b_1 Q}{C(b_1 - b_2)} (e^{-b_2 t} - e^{-b_1 t})$$
(B.1)

donde R y C son la resistencia y capacitancia, b_1 y $b_2 = 1/RC$ constantes de decaimiento y Q la carga total colectada por el ánodo del PMT, el valor del tiempo de decaimiento del pulso es directamente proporcional a la resistencia.



FIGURA B.2: circuito eléctrico para convertir la señal de corriente en voltaje

Modo compuerta

El 'modo compuerta' es una técnica que permite medir la intensidad de luz por medio del conteo del número de fotones que inciden en un detector durante un intervalo de tiempo dado llamado *Periodo de conteo*. Los fotones inciden en el fotomultiplicador el cual genera pulsos eléctricos que son acondicionados para considerarse como *cuentas*. Los pulsos eléctricos tienen una distribución de alturas según su origen, algunos son originados por fotones, otros por ruido intrínseco en el detector y el ambiente. Es posible seleccionar los pulsos idoneos al discrimarlos por sus alturas, además el Gate mode minimiza también el ruido manteniendo al detector en operación solamenta cuando los pulsos del láser están presentes, por medio de un *disparador* y un *retraso* se sincroniza el pulso y el intérvalo de tiempo en el cual el detector está en operación llamado *ancho de compuerta*. En el contador se ajustan un nivel mínimo (LLD) y uno máximo (ULD) que escogerán a los pulsos con alturas específicas; solo los pulsos que se encuentren dentro del ancho de compuerta y entre los niveles máximo y mínimo del contador serán contados digitalmente con protocolos como TTL o NIM, ver fíguras B.4 y B.3.



FIGURA B.3: Etapas básicas del sistema de conteo: 1.Fotones incidentes. 2.-Transductor(señal de luz-señal eléctrica).
3.- Discriminador de pulsos 4.- Acondicinamiento de señal digital.
5.-Cuentas

En un osciloscopio se pueden visualizar las señales de la compuerta y el pulso del láser con el fin de sincronizarlas como se muestra en la figura **B**.5.



FIGURA B.4: La primera señal vista de arriba hacia abajo es el disparador que está sincronizado con los pulsos del láser; la segunda es la compuerta que aparece sincronizada con el disparador con un cierto retraso; la tercera es la señal del PMT que puede o no coincidir con la compuerta; y la cuarta son las cuentas Sincronización de la compuerta y los pulsos generados por el PMT. La sinconización del contador de fotones con el láser permite minimizar el ruido



FIGURA B.5: La señal de la compuerta (señal azul) con la del fotomultiplicador (señal amarilla); Imagen que ilustra la sincronización

Bibliografía

- Gordon E. Moore. «Cramming more components onto integrated circuits». En: *Electronics* 38.8 (1965).
- [2] Tsutomu Tezuka Yoshihiko Moriyama Shu Nakaharai y Shin-ichi Takagi Tomohisa Mizuno Naoharu Sugiyama. «(110)-Surface Strained-SOI CMOS Devices». En: *IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES* 52.3 (mar. de 2005).
- [3] C. W. Peters P. A. Franken A. E. Hill y G. Weinreich. «Generation of Optical Harmonics». En: *PHYSICAL REVIEW LETTERS* 7.118 (1961).
- [4] J. Ducuing J. A. Armstrong N. Bloembergen y P. S. Pershan. «Interactions between Light Waves in a Nonlinear Dielectric». En: *PHY-SICAL REVIEW* 127.1918 (1962).
- [5] T. F. Heinz H. W. K. Tom e Y. R. Shen. «Second-Harmonic Reflection from Silicon Surfaces and Its Relation to Structural Symmetry». En: *PHYSICAL REVIEW LETTERS* 51.21 (1983).
- [6] D.J. Moss y H. M. van Driel J.E. Sipe. «Phenomenological theory of optical second- and third-harmonic generation from cubic centrosymmetric crystals». En: *PHYSICAL REVIEW B* 35.3 (1987).
- [7] Donald A. McQuarrie. *Quantum Chemistry*. University Science Books, 2008.

- [8] Ardéshir Guran Teodor M. Atanackovic. *Theory of Elasticity for Scientists and Engineers*. Birkhäuser Basel, 2000.
- Y. Yamamoto1 P. Zaumseil1 A. Trampert M. A. Schubert B. Tillack1
 W. T. Masselink O. Skibitzki1 F. Hatami y T. Schroeder. «GaP collector development for SiGe heterojunction bipolar transistor performance increase: A heterostructure growth study». En: *Journal of Applied Physics* 3.7 (mar. de 2012).
- [10] Robert Doering Yoshio Nishi. Handbook of Semiconductor Manufacturing Technology. CRC Press, Julio 9, 2007.
- [11] John David Jackson. *Classical electrodynamics*. Wiley.
- [12] K.E. Peiponen E.M. Vartiainen V. Lucarini J.J. Saarinen. *Kramers–Kronig Relations in Optical Materials Research*. Springer, 2005.
- [13] O. A. Aktsipetrov. Second Order Non-linear Optics of Silicon and Silicon Nanostructures. CISP, 2016.
- [14] C. Meyer Y. Makita D. J. Bottomley G. Lupke. «Exact separation of surface and bulk contributions to anisotropic second-harmonic generation from cubic centrosymmetric media». En: OPTICS LET-TERS 20.5 (1995).
- [15] y H. M. van Driel G. Liipke D. J. Bottomley. «Second- and thirdharmonic generation from cubic centrosymmetric crystals with vicinal faces: phenomenological theory and experiment». En: *J. Opt. Soc. Am. B* 11 (1994).
- [16] P. F. Brevet. *Surface second harmonic generation*. Presses polytechniques et univertaires romandes, 2016.
- [17] G. Erley y W. Daum. «Silicon interband transitions observed at Si100-SiO2 interfaces». En: PHYSICAL REVIEW B 58.4 (1998).
- [18] Downer M. C. Mendoza B. S. Kwon J. «Second-harmonic and reflectance anisotropy spectroscopy of vicinal Si(001)/SiO2 interfaces: Experiment and simplified microscopic model». En: *Physical Review B.* 74 (2006).
- [19] Junji Yamanakaa Chiaya Yamamotoa Kiyokazu Nakagawaa Noritaka Usamib Kentarou Sawanoc Yasuhiro Shirakic Keisuke Arimotoa Hiroshi Furukawaa. «Formation of compressively strained Si \Si_{1-x} C x heterostructures using gas-source molecular beam epitaxy». En: *ELSEVIER* 362 (2013).
- [20] Chikashi Yamada y Takahiro Kimura. «(110)-Surface Strained-SOI CMOS Devices». En: *PHYSICAL REVIEW LETTERS* 70.15 (1993).
- [21] D. J. Bottomley G. Lüpke y H. M. van Driel. «Second- and thirdharmonic generation from cubic centrosymmetric crystals with vicinal faces: phenomenological theory and experiment». En: *Journal of the Optical Society of America B* 11 (1994), págs. 33-44.
- [22] Animación.https://commons.wikimedia.org/wiki/Special: ListFiles/MarinaVladivostok. Accessed: 2010-09-30.